



21世纪电气信息学科立体化系列教材

数字电路设计·仿真·测试

- 主 编 余新平
- 副主编 吴爱平 付青青 吉孔诗
覃洪英 刘开健
- 主 审 余厚全

hyomatic toys



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



21世纪电气信息学科立体化系列教材

内容简介

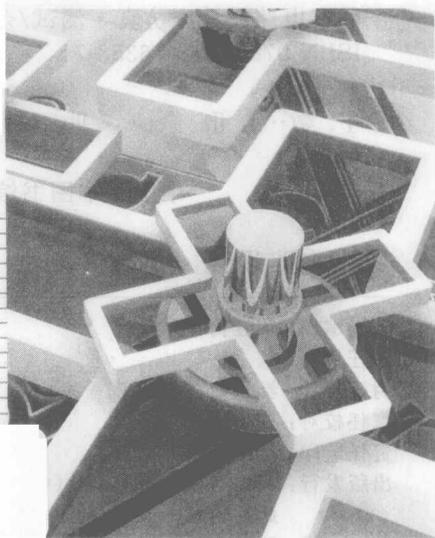
本书是“21世纪电气信息学科立体化系列教材”之一，由华中科技大学出版。本书共分8章，主要介绍数字电路的基本概念、逻辑代数、组合逻辑电路、时序逻辑电路、触发器、计数器、寄存器、数据选择器和译码器等。本书可作为高等院校电气信息类专业及相关专业的教材，也可供从事数字电路工作的工程技术人员参考。

数字电路设计·仿真·测试

本书共分8章，主要介绍数字电路的基本概念、逻辑代数、组合逻辑电路、时序逻辑电路、触发器、计数器、寄存器、数据选择器和译码器等。本书可作为高等院校电气信息类专业及相关专业的教材，也可供从事数字电路工作的工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

8.0105.14



ISBN 7-309-04111-1
定价：28.80元

华中科技大学出版社

(中国·武汉)



内 容 简 介

本书是根据教育部高等学校电子信息科学与工程类专业基础课程教学指导分委员会制定的“数字电子技术基础”课程教学基本要求编写的。全书分为6章,按照学生的能力培养层次编排了8个基础实验项目和9个综合设计性课题,并将电路的软件仿真与可编程逻辑器件应用到具体的实验中。主要内容包括第1章“实验基础知识”、第2章“Proteus 仿真软件快速入门”、第3章“数字电路基础实验”、第4章“数字电路综合设计实验”、第5章“VHDL 语言基础”、第6章“数字电路的CPLD/FPGA实现”。在教学过程中可按照基础性实验→设计性实验→综合设计性实验→EDA实验的教学模式,根据不同专业、不同层次学生的实验教学要求,选择相关内容组织教学。

本书内容丰富,编排体系结构新颖,基础实验项目均含有基础性实验和设计性实验;综合设计性实验以设计、仿真、测试为主线,保证了从基础到应用和综合,再到设计与创新的全过程训练。

本书可作为高等学校本、专科学生的实验教材,适合不同专业、不同学时的数字电路实验或课程设计,也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

数字电路设计·仿真·测试/余新平 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2010.8
ISBN 978-7-5609-6358-7

I. 数… II. 余… III. 数字电路-高等学校-教材 IV. TN 79

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 127801 号

数字电路设计·仿真·测试

余新平 主编

策划编辑:王红梅

责任编辑:熊 慧

封面设计:秦 茹

责任校对:刘 峻

责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉众欣图文照排

印 刷:华中科技大学印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:14.75

字 数:338千字

版 次:2010年8月第1版第1次印刷

定 价:25.80元



华中科大

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前 言

现代电子技术的迅速发展对高等学校电类专业学生的实践动手能力和创新能力提出了更高、更新的要求。在这种背景下,必须打破传统的人才培养模式,积极探索人才培养的新途径,促进学生知识、素质、能力协调发展。在大学生就业形势严峻的今天,以市场需求为导向,加强对大学生工程实践能力的培养,不断提高学生的就业竞争力,显得尤为重要。

长江大学电工电子实验中心作为在建的国家级电工电子实验教学示范中心,针对电工电子实验教学的特点和不同能力层次学生的情况,构建了“四层一线”的分层次、循序渐进的实验教学体系,即“电工电子基础实验→现代电子技术应用实验→专业基础与系统性实验→综合设计与创新实验”四个层次逐层推进,以学生基本技能、工程能力和创新精神培养为主线,通过调整设计型实验的内容和比例,采用仿真与实做结合、课内与课外结合、硬件与软件结合的教学模式和手段,全面而系统地培养学生的获知能力、综合设计与研究创新能力,并在后续的大学生电子设计大赛、大学生第二课堂活动和各种科技创新竞赛项目中,进一步强化学生工程实践能力的培养。

本书以“保证基础、体现先进、联系实践、引导创新”为指导思想,以数字电路的设计、仿真和测试为主线,全书共分为6章,第1~3章为基础实验部分,第4章为综合设计实验部分,第5~6章为EDA实验部分。教师可选择不同内容组织教学,以适应不同专业、不同层次学生的实验要求。全书内容安排如下。

第1章“实验基础知识”介绍了数字电路实验中广泛使用的数字集成电路的知识。

第2章“Proteus 仿真软件快速入门”介绍了数字电路仿真软件 Proteus 的电路原理图输入、编辑和仿真方法,该软件的使用方法与其他软件(如 EWB、Protel 等)的使用方法相近。

第3章“数字电路基础实验”包括8个数字电路的基础实验,每个实验项目均含有基础性实验和设计性实验,由中、小规模数字集成电路实现。其中,基础性实验为必做部分,设计性实验为扩展和提高部分,可供学生选做。

第4章“数字电路综合设计实验”包含9个应用性较强的综合设计性课题,每个课题均包括设计任务、单元电路设计思路、电路仿真、电路安装与调试等六个方面的内容,由中、小规模数字集成电路实现。这些课题的训练,可拓宽学生的知识面,提高学生的数字电路及数字系统设计和应用能力。

第5章“VHDL 语言基础”介绍了 VHDL 语言的基础知识与编程方法。

第6章“数字电路的 CPLD/FPGA 实现”以第3、4章中的部分实验项目为例,介绍了

使用 CPLD/FPGA 进行数字电路设计的 EDA 方法。让学生掌握数字电路的两种不同的技术实现手段,体验可编程逻辑器件在数字电路设计和应用中的神奇魅力。

本书由长江大学余新平主编,负责全书的构思、策划,制定编写提纲和统稿工作,同时编写第 1 章、第 3 章、第 4 章的 4.1 至 4.4 节、4.9 节;付青青编写第 4 章的 4.6 节、4.8 节;覃洪英编写第 4 章的 4.5 节和附录 A,并为本书的文字校对、绘图做了大量工作;刘开健编写第 2 章;吴爱平编写第 5、6 章和附录 B。高秀娥参加了第 3 章的实验研究工作,湖北工业大学吉孔诗编写第 4 章的 4.7 节。全书由长江大学博士生导师、国家级电工电子实验教学示范中心主任、电子信息学院院长余厚全教授担任主审。

在本书的编写过程中,得到了长江大学教务处和电子信息学院的大力支持。湖北省教学名师罗炎林教授、博士生导师余厚全教授对本书的编写给予了悉心指导。电工电子实验教学示范中心的各位老师给予了热情支持和帮助,在此一并表示感谢。

本书在编写过程中参考了许多同行作者的著作,在此表示诚挚的感谢。

由于电子技术发展迅速、技术更新不断加快,加之编者水平有限,书中难免有错误与不妥之处,恳请读者批评指正。

编者

2010 年 6 月

录



2.5.3 基于数字逻辑分析仪的电路测试 (30)

2.5.2 使用Protel 99 SE中的电路测试 (30)

2.5.1 Protel 99 SE的定时仿真 (30)

2.5 Proteus 电路仿真方法 (29)

2.4.3 附录仿真工具 (28)

2.4.2 附录仿真工具 (28)

2.4.1 虚拟仪器 (27)

实验基础知识

1.1 数字集成电路简介 (1)

1.1.1 概述 (1)

1.1.2 TTL 集成电路 (1)

1.1.3 CMOS 集成电路 (2)

1.2 数字集成电路型号命名规则 (3)

1.2.1 国内 TTL、CMOS 集成电路型号命名规则 (3)

1.2.2 国际 TTL、CMOS 集成电路型号命名规则 (4)

1.3 数字集成电路主要性能参数 (4)

1.3.1 直流电源电压 (4)

1.3.2 输入/输出逻辑电平 (4)

1.3.3 传输延时时间 (5)

1.3.4 输入/输出电流 (6)

1.3.5 功耗 (6)

1.4 数字集成电路使用注意事项 (7)

1.5 实验报告的基本要求 (7)

Proteus 仿真软件快速入门

2.1 Proteus 概述 (9)

2.2 电路原理图编辑 (9)

2.2.1 Proteus ISIS 编辑环境 (9)

2.2.2 Proteus ISIS 原理图输入 (11)

2.2.3 电路原理图编辑实例 (14)

2.3 Proteus ISIS 的库元件 (16)

2.3.1 库元件的分类 (16)

2.3.2 各子类介绍 (17)

2.4 Proteus 中常用仪器简介 (23)

2.4.1 激励源 (23)

2.4.2	虚拟仪器	(24)
2.4.3	图表仿真工具	(28)
2.5	Proteus 电路仿真方法	(29)
2.5.1	Proteus ISIS 实时仿真	(29)
2.5.2	实时仿真中的电路测量	(30)
2.5.3	基于数字图表的电路分析	(31)

3 数字电路基础实验

3.1	常用集成门电路实验	(35)
3.1.1	实验目的	(35)
3.1.2	实验仪器及元器件	(35)
3.1.3	预习要求	(35)
3.1.4	实验原理	(35)
3.1.5	基础性实验任务及要求	(37)
3.1.6	设计性实验任务及要求	(38)
3.1.7	思考题	(38)
3.2	组合逻辑电路实验(一)	(39)
3.2.1	实验目的	(39)
3.2.2	实验仪器及元器件	(39)
3.2.3	预习要求	(39)
3.2.4	实验原理	(39)
3.2.5	基础性实验任务及要求	(43)
3.2.6	设计性实验任务及要求	(44)
3.2.7	思考题	(44)
3.3	组合逻辑电路实验(二)	(45)
3.3.1	实验目的	(45)
3.3.2	实验仪器及元器件	(45)
3.3.3	预习要求	(45)
3.3.4	实验原理	(45)
3.3.5	基础性实验任务及要求	(47)
3.3.6	设计性实验任务及要求	(48)
3.3.7	思考题	(48)
3.4	时序逻辑电路实验(一)	(48)
3.4.1	实验目的	(48)
3.4.2	实验仪器及元器件	(48)

3.4.3	预习要求	(49)
3.4.4	实验原理	(49)
3.4.5	基础性实验任务及要求	(51)
3.4.6	设计性实验任务及要求	(53)
3.4.7	思考题	(53)
3.5	时序逻辑电路实验(二)	(53)
3.5.1	实验目的	(53)
3.5.2	实验仪器及元器件	(53)
3.5.3	预习要求	(54)
3.5.4	实验原理	(54)
3.5.5	基础性实验任务及要求	(56)
3.5.6	设计性实验任务及要求	(56)
3.5.7	思考题	(56)
3.6	555 定时器实验	(57)
3.6.1	实验目的	(57)
3.6.2	实验仪器及元器件	(57)
3.6.3	预习要求	(57)
3.6.4	实验原理	(57)
3.6.5	基础性实验任务及要求	(61)
3.6.6	设计性实验任务及要求	(61)
3.6.7	思考题	(61)
3.7	D/A 转换器实验	(62)
3.7.1	实验目的	(62)
3.7.2	实验仪器及元器件	(62)
3.7.3	预习要求	(62)
3.7.4	实验原理	(62)
3.7.5	基础性实验任务及要求	(63)
3.7.6	设计性实验任务及要求	(64)
3.7.7	思考题	(64)
3.8	A/D 转换器实验	(65)
3.8.1	实验目的	(65)
3.8.2	实验仪器及元器件	(65)
3.8.3	预习要求	(65)
3.8.4	实验原理	(65)
3.8.5	基础性实验任务及要求	(66)

3.8.6	设计性实验任务及要求	(67)
3.8.7	思考题	(67)
4 数字电路综合设计实验		
4.1	数字密码锁设计	(69)
4.1.1	设计任务与要求	(69)
4.1.2	课题分析及设计思路	(69)
4.1.3	集成电路及元器件选择	(71)
4.1.4	原理图绘制与电路仿真	(71)
4.1.5	电路安装与调试	(71)
4.1.6	设计、仿真及实验问题研究	(72)
4.2	十进制数的动态显示电路设计	(72)
4.2.1	设计任务与要求	(72)
4.2.2	课题分析及设计思路	(72)
4.2.3	集成电路及元器件选择	(73)
4.2.4	原理图绘制与电路仿真	(73)
4.2.5	电路安装与调试	(74)
4.2.6	设计、仿真及实验问题研究	(74)
4.3	模 M 的十进制加/减可逆计数器设计	(74)
4.3.1	设计任务与要求	(74)
4.3.2	课题分析及设计思路	(75)
4.3.3	集成电路及元器件选择	(77)
4.3.4	原理图绘制与电路仿真	(77)
4.3.5	电路安装与调试	(77)
4.3.6	设计、仿真及实验问题研究	(78)
4.4	多功能数字钟设计	(78)
4.4.1	设计任务与要求	(78)
4.4.2	课题分析及设计思路	(79)
4.4.3	集成电路及元器件选择	(83)
4.4.4	原理图绘制与电路仿真	(83)
4.4.5	电路安装与调试	(83)
4.4.6	设计、仿真及实验问题研究	(84)
4.5	多路抢答器设计	(84)
4.5.1	设计任务与要求	(84)
4.5.2	课题分析及设计思路	(85)

4.5.3	集成电路及元件选择	(87)
4.5.4	原理图绘制与电路仿真	(87)
4.5.5	电路安装与调试	(88)
4.5.6	设计、仿真及实验问题研究	(88)
4.6	简易频率计设计	(89)
4.6.1	任务与要求	(89)
4.6.2	课题分析及设计思路	(89)
4.6.3	集成电路及元器件选择	(93)
4.6.4	原理图绘制与电路仿真	(93)
4.6.5	电路安装与调试	(93)
4.6.6	设计、仿真及实验问题研究	(94)
4.7	多路序列信号发生器设计	(94)
4.7.1	设计任务与要求	(94)
4.7.2	课题分析及设计思路	(95)
4.7.3	集成电路及元器件选择	(98)
4.7.4	原理图绘制与电路仿真	(98)
4.7.5	电路安装与调试	(99)
4.7.6	设计、仿真及实验问题研究	(100)
4.8	出租车计价器控制电路设计	(100)
4.8.1	设计任务与要求	(100)
4.8.2	课题分析及设计思路	(101)
4.8.3	集成电路及元器件选择	(104)
4.8.4	原理图绘制与电路仿真	(104)
4.8.5	电路安装与调试	(104)
4.8.6	设计、仿真及实验问题研究	(105)
4.9	交通信号灯控制电路设计	(105)
4.9.1	方案设计	(105)
4.9.2	组合逻辑电路设计	(108)
4.9.3	时序逻辑电路设计	(110)
5 VHDL 语言基础		
5.1	VHDL 概述	(113)
5.1.1	VHDL 简介	(113)
5.1.2	VHDL 与 Verilog HDL 的比较	(114)
5.2	VHDL 的基本结构	(114)

5.2.1	实体	(115)
5.2.2	结构体	(116)
5.2.3	库	(119)
5.2.4	包	(120)
5.2.5	配置	(121)
5.3	VHDL 的数据对象、数据类型和运算操作符	(122)
5.3.1	VHDL 数据对象	(122)
5.3.2	VHDL 数据类型	(127)
5.3.3	VHDL 运算操作符	(132)
5.4	VHDL 的顺序语句	(133)
5.4.1	赋值语句	(134)
5.4.2	流程控制语句	(134)
5.4.3	等待语句	(139)
5.4.4	返回语句和空操作语句	(140)
5.5	VHDL 的并行语句	(141)
5.5.1	并行信号赋值语句	(141)
5.5.2	进程语句	(143)
5.5.3	元件例化语句	(146)
5.5.4	生成语句	(148)
5.5.5	并行过程调用	(149)
6 数字电路的 CPLD/FPGA 实现		
6.1	Quartus II 使用指南	(153)
6.2	组合逻辑电路实验(一)	(166)
6.2.1	实验目的	(166)
6.2.2	实验仪器及元器件	(166)
6.2.3	预习要求	(166)
6.2.4	实验内容	(166)
6.2.5	思考题	(170)
6.3	组合逻辑电路实验(二)	(170)
6.3.1	实验目的	(170)
6.3.2	实验仪器及元器件	(170)
6.3.3	预习要求	(170)
6.3.4	实验内容	(170)
6.3.5	思考题	(173)

6.4	时序逻辑电路实验(一)	(173)
6.4.1	实验目的	(173)
6.4.2	实验仪器及元器件	(174)
6.4.3	预习要求	(174)
6.4.4	实验内容	(174)
6.4.5	思考题	(178)
6.5	时序逻辑电路实验(二)	(178)
6.5.1	实验目的	(178)
6.5.2	实验仪器及元器件	(178)
6.5.3	预习要求	(178)
6.5.4	实验内容	(178)
6.5.5	思考题	(183)
6.6	多功能数字钟设计	(184)
6.6.1	实验目的	(184)
6.6.2	实验仪器及元器件	(184)
6.6.3	预习要求	(184)
6.6.4	设计性实验任务及要求	(184)
6.6.5	设计思路	(185)
6.6.6	仿真与测试	(187)
6.6.7	思考题	(188)
6.7	简易频率计设计	(188)
6.7.1	实验目的	(188)
6.7.2	实验仪器及元器件	(189)
6.7.3	预习要求	(189)
6.7.4	设计性实验任务及要求	(189)
6.7.5	设计思路	(189)
6.7.6	仿真与测试	(192)
6.7.7	思考题	(194)
6.8	出租车计价器控制电路设计	(194)
6.8.1	实验目的	(194)
6.8.2	实验仪器及元器件	(194)
6.8.3	预习要求	(194)
6.8.4	设计性实验任务及要求	(194)
6.8.5	设计思路	(195)
6.8.6	仿真与测试	(197)

(187)	6.8.7 思考题	(198)
(187)	6.9 交通信号灯控制电路设计	(198)
(187)	6.9.1 实验目的	(198)
(187)	6.9.2 实验仪器及元器件	(198)
(187)	6.9.3 预习要求	(199)
(187)	6.9.4 设计性实验任务及要求	(199)
(187)	6.9.5 设计思路	(199)
(187)	6.9.6 仿真与测试	(201)
(187)	6.9.7 思考题	(202)

附录

(188)	附录 A 常用数字集成电路引脚排列图	(203)
(188)	附录 B CPLD/FPGA 实验装置介绍	(212)
(188)	参考文献	(222)

表 1.1.1 集成 TTL 门电路

集成 TTL	功能	集成 TTL	封装
7401	与非	7402	双列直插
7402	反相器	7403	双列直插
7403	反相器	7404	双列直插
7404	反相器	7405	双列直插
7405	反相器	7406	双列直插
7406	反相器	7407	双列直插
7407	反相器	7408	双列直插
7408	反相器	7409	双列直插
7409	反相器	7410	双列直插
7410	反相器	7411	双列直插
7411	反相器	7412	双列直插
7412	反相器	7413	双列直插
7413	反相器	7414	双列直插
7414	反相器	7415	双列直插
7415	反相器	7416	双列直插
7416	反相器	7417	双列直插
7417	反相器	7418	双列直插
7418	反相器	7419	双列直插
7419	反相器	7420	双列直插
7420	反相器	7421	双列直插
7421	反相器	7422	双列直插
7422	反相器	7423	双列直插
7423	反相器	7424	双列直插
7424	反相器	7425	双列直插
7425	反相器	7426	双列直插
7426	反相器	7427	双列直插
7427	反相器	7428	双列直插
7428	反相器	7429	双列直插
7429	反相器	7430	双列直插
7430	反相器	7431	双列直插
7431	反相器	7432	双列直插
7432	反相器	7433	双列直插
7433	反相器	7434	双列直插
7434	反相器	7435	双列直插
7435	反相器	7436	双列直插
7436	反相器	7437	双列直插
7437	反相器	7438	双列直插
7438	反相器	7439	双列直插
7439	反相器	7440	双列直插
7440	反相器	7441	双列直插
7441	反相器	7442	双列直插
7442	反相器	7443	双列直插
7443	反相器	7444	双列直插
7444	反相器	7445	双列直插
7445	反相器	7446	双列直插
7446	反相器	7447	双列直插
7447	反相器	7448	双列直插
7448	反相器	7449	双列直插
7449	反相器	7450	双列直插
7450	反相器	7451	双列直插
7451	反相器	7452	双列直插
7452	反相器	7453	双列直插
7453	反相器	7454	双列直插
7454	反相器	7455	双列直插
7455	反相器	7456	双列直插
7456	反相器	7457	双列直插
7457	反相器	7458	双列直插
7458	反相器	7459	双列直插
7459	反相器	7460	双列直插
7460	反相器	7461	双列直插
7461	反相器	7462	双列直插
7462	反相器	7463	双列直插
7463	反相器	7464	双列直插
7464	反相器	7465	双列直插
7465	反相器	7466	双列直插
7466	反相器	7467	双列直插
7467	反相器	7468	双列直插
7468	反相器	7469	双列直插
7469	反相器	7470	双列直插
7470	反相器	7471	双列直插
7471	反相器	7472	双列直插
7472	反相器	7473	双列直插
7473	反相器	7474	双列直插
7474	反相器	7475	双列直插
7475	反相器	7476	双列直插
7476	反相器	7477	双列直插
7477	反相器	7478	双列直插
7478	反相器	7479	双列直插
7479	反相器	7480	双列直插
7480	反相器	7481	双列直插
7481	反相器	7482	双列直插
7482	反相器	7483	双列直插
7483	反相器	7484	双列直插
7484	反相器	7485	双列直插
7485	反相器	7486	双列直插
7486	反相器	7487	双列直插
7487	反相器	7488	双列直插
7488	反相器	7489	双列直插
7489	反相器	7490	双列直插
7490	反相器	7491	双列直插
7491	反相器	7492	双列直插
7492	反相器	7493	双列直插
7493	反相器	7494	双列直插
7494	反相器	7495	双列直插
7495	反相器	7496	双列直插
7496	反相器	7497	双列直插
7497	反相器	7498	双列直插
7498	反相器	7499	双列直插
7499	反相器	7500	双列直插

1

实验基础知识

1.1 数字集成电路简介

1.1.1 概述

把若干有源器件和无源器件及其连线按照一定的功能要求,安装在一块半导体基片上,这样的产品称为集成电路。若它完成的功能是逻辑功能或数字功能,则称为数字集成电路。最简单的数字集成电路是集成逻辑门电路。

集成电路与分立元件电路相比有许多显著的优点,如体积小、耗电省、重量轻、可靠性高等,所以集成电路一出现就受到人们的极大关注,并迅速得到广泛应用。

数字集成电路的规模一般是根据门的数目来划分的。小规模集成电路(SSD)约有十个门,中规模集成电路(MSI)约有一百个门,大规模集成电路(LSI)约有一万个门,而超大规模集成电路(VLSI)则有一百万个门。

集成电路按照其组成的有源器件的不同可分为两大类:一类是晶体管构成的集成电路,主要有 TTL、ECL、 I^2L 等类型;另一类是 MOS 场效应管构成的集成电路,主要有 PMOS、NMOS、CMOS 等类型。其中,应用最广泛的是 TTL 集成电路和 CMOS 集成电路。

1.1.2 TTL 集成电路

TTL 集成电路有 74 系列(民用)和 54 系列(军用)两大系列,每个系列又有若干子系列。例如,74 系列包含如下子系列。

(1) 74: 标准 TTL(standard TTL)。

(2) 74L: 低功耗 TTL(low-power TTL)。

(3) 74S: 肖特基 TTL(Schottky TTL)。

(4) 74AS: 先进肖特基 TTL(advanced Schottky TTL)。

(5) 74LS: 低功耗肖特基 TTL(low-power Schottky TTL)。

(6) 74ALS: 先进低功耗肖特基 TTL(advanced low-power Schottky TTL)。

表 1.1 TTL 系列速度及功耗的比较

速度	TTL 系列	功耗	TTL 系列
最快 ↓ 最慢	74AS	最小 ↓ 最大	74L
	74S		74ALS
	74ALS		74LS
	74LS		74AS
	74		74
	74L		74S

使用者在选择 TTL 子系列时主要要考虑它们的速度和功耗,其速度及功耗的比较如表 1.1 所示。其中 74LS 系列产品具有较佳的综合性能,是 TTL 集成电路的主流产品,是应用较广的子系列。

54 系列和 74 系列具有相同的子系列,两个系列的参数基本相同,主要在电源电压范围和工作温度范围上有所不同。比较而言,54 系列适应的范围更广,如表 1.2 所示。不同子系列在速度、功耗等参数上有所不同。全部的 TTL 集成电路都采用 +5 V 电源供电,逻辑电平为标准 TTL 电平。

表 1.2 54 系列与 74 系列的比较

系列	电源电压 /V	环境温度 / (°C)
54 系列	4.5 ~ 5.5	-55 ~ +125
74 系列	4.75 ~ 5.25	0 ~ 70

1.1.3 CMOS 集成电路

CMOS 集成电路的特点是集成度高、功耗低,但速度较慢、抗静电能力差。虽然 TTL 集成电路由于速度快和选择类型多样而流行多年,但 CMOS 集成电路具有功耗低、集成度高的优点,而且其速度也已经获得了很大的提高,目前已经能够与 TTL 集成电路媲美。因此,CMOS 集成电路获得了广泛的应用,特别是在大规模集成电路和微处理器中已经占据了支配地位。

CMOS 集成电路的供电电源可以为 3 ~ 18 V,不过,为了与 TTL 集成电路的逻辑电平兼容,多数的 CMOS 集成电路使用 +5 V 电源。另外还有 3.3 V CMOS 集成电路。它的功耗比 5 V CMOS 集成电路的低得多。同 TTL 集成电路一样,CMOS 集成电路也有 74 系列和 54 系列两大系列。

1. 74 系列 5 V CMOS 集成电路的子系列

- (1) 74C: CMOS。
 - (2) 74HC 和 74HCT: 高速 CMOS (high-speed CMOS), T 表示和 TTL 直接兼容。
 - (3) 74AC 和 74ACT: 先进 CMOS (advanced CMOS), 它们提供了比 TTL 系列更高的速度和更低的功耗。
 - (4) 74AHC 和 74AHCT: 先进高速 CMOS (advanced high-speed CMOS)。
- 74C 系列 CMOS 集成电路和 74 系列 TTL 集成电路具有相同的功能和引脚排列,而

74HCT 系列还具有与 TTL 集成电路相同的逻辑电平。

2. 74 系列 3.3 V CMOS 集成电路的基本子系列

(1) 74LVC: 低压 CMOS (lower-voltage CMOS)。

(2) 74ALVC: 先进低压 CMOS (advanced lower-voltage CMOS)。

1.2 数字集成电路型号命名规则

1.2.1 国内 TTL、CMOS 集成电路型号命名规则

我国国家标准规定的集成电路型号命名法如表 1.3 所示。由表 1.3 可见, 国标型号由五部分组成。

例如, CT4020MD。其中, C 表示国家标准。T 表示 TTL 电路。4 表示系列代号, 该数值为 1 时表示标准系列, 同国际 54/74 系列; 为 2 时表示高速系列, 同国际 54H/74H 系列; 为 3 时表示肖特基系列, 同国际 54S/74S 系列; 为 4 时表示低功耗肖特基系列, 同国际 54LS/74LS 系列。020 表示品种代号, 同国标一致, 如 CT1020 与 SN7420 均为双四输入与非门。M 表示工作温度范围。D 表示封装形式。

又如, CC4066MF, 第 2 个 C 表示 CMOS 电路, 其他部分的含义与上面的相同。

表 1.3 国家标准规定的集成电路型号命名法

第一部分		第二部分		第三部分	第四部分		第五部分			
用字母表示器件符合国家标准		用字母表示器件类型		用阿拉伯数字表示器件的系列和品种代号	用字母表示器件的工作温度范围		用字母表示器件的封装形式			
符号	意义	符号	意义		符号	意义	符号	意义		
C	中国制造	T	TTL	54/74 ×××	C	0 °C ~ 70 °C	W	陶瓷扁平		
		H	HTL	54/74H ×××			B	塑料扁平		
		E	ECL	54/74L ×××		E	-40 °C ~ 85 °C	F	全密封扁平	
		C	CMOS	54/74LS ×××				R	-55 °C ~ 85 °C	D
		F	线性放大器	54/74AS ×××		M	-55 °C ~ 125 °C	P	塑料直插	
		D	音响、电视电路	54/74ALS ×××				J	黑陶瓷直插	
		W	稳压器	54/74F ×××		C	-25 °C ~ 70 °C	L	金属菱形	
		J	接口电路	COMS 分为: 4000 系列				T	金属圆形	
		B	非线性电路	54/74HC ×××		L	-25 °C ~ 85 °C	H	黑瓷低熔点玻璃扁平	
		M	存储器	54/74HCT ×××						
		μ	微型机电路							
		AD	A/D 转换器							
		DA	D/A 转换器							
S	特殊电路									

1.2.2 国际 TTL、CMOS 集成电路型号命名规则

在国际上,很多企业在国际通用系列型号前冠以本企业的代号,品种代号相同的可以互相代换,下面举例说明。美国得克萨斯公司(TEXAS)集成电路型号规则如 SN74LS00J。SN 表示得克萨斯公司标准电路;74 表示工作温度范围,对于 54 系列,表示温度为 $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$,对于 74 系列,表示温度为 $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$;LS 表示所属子系列;00 表示品种代号;J 表示封装形式,即陶瓷双列直插封装形式,另外,N 表示塑料双列直插封装形式,T 表示金属扁平封装形式,W 表示陶瓷扁平封装形式。

美国摩托罗拉公司(Motorola)的集成电路型号规则如 MC74LS00L;美国国家半导体公司(National Semiconductor)的集成电路型号规则如 DM74LS00J;日本日立公司(HITACHI)的集成电路型号规则如 HD74LS00P 等。

对于 CMOS 集成电路,目前国内外通用的是 4000B 系列,我国国家标准称为 CC4000B 系列,其余各国厂商分别在 4000B 前再加上企业代号,如我国生产的显示译码器 CC4511 和国外厂商生产的可代换产品 CD4511。此外,还有 74HC、74HCT 等系列的 CMOS 集成电路,其大部分品种是 74LS 同序列的翻版。

1.3 数字集成电路主要性能参数

本节仅从使用的角度介绍数字集成电路的几个外部特性参数,至于每种产品的实际参数,可在具体使用时查阅有关的产品手册。

数字集成电路的性能参数主要包括直流电源电压、输入/输出逻辑电平、传输延时间、输入/输出电流、功耗等。

1.3.1 直流电源电压

TTL 集成电路的标准直流电源电压为 5 V,最低为 4.5 V,最高为 5.5 V。CMOS 集成电路的直流电源电压可以为 3 ~ 18 V,74 系列 CMOS 集成电路有 5 V 和 3.3 V 两种。CMOS 电路的一个优点是电源电压的允许范围比 TTL 电路的大,如 5 V CMOS 电路当其电源电压为 2 ~ 6 V 时能正常工作,3.3 V CMOS 电路当其电源电压为 2 ~ 3.6 V 时能正常工作。

1.3.2 输入/输出逻辑电平

对于一个 TTL 集成电路来说,它的输出“高电平”,并不是理想的 +5 V 电压,其输出低电平,也不是理想的 0 V 电压。这主要是制造工艺上的公差,使得即使是同一型号器件的输出电压也不可能完全一样。但是,这种差异应该在一定的允许范围之内,否则就会无法正确标示逻辑值 1 和逻辑值 0,从而造成错误的逻辑操作。